

연수 제안서

연구 분야	반도체 센서 제작/분석
연구 과제명	집적 센서플랫폼 대기환경 통합관리 시스템 개발
연수 제안 업무	반도체 센서 제작/분석
<p>(연수 내용)</p> <p>- 연수기간 : 2022년 7월 1일 ~ 2023년 6월 30일 (12개월)</p> <p>- 연수 내용 :</p> <ul style="list-style-type: none">- 고-밴드갭 소재 표면 처리- 카본계 소재 도핑 및 센서 제작/분석 <p>※ 연구 정보의 기밀 유지</p>	
소속 부 서 : 센서시스템연구센터	
연수 책임자 : 박유신	